

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

09079865 A

(43) Date of publication of application: 28.03.97

(51) int. CI

G01D 5/245 G01D 5/18 G01P 3/488

(21) Application number: 07233009

(22) Date of filing: 11.09.95

(71) Applicant

DENSO CORP

(72) Inventor:

MAKINO YASUAKI **IZAWA ICHIRO** AZEYANAĞI SUSUMU KATO YOSHIHIRO

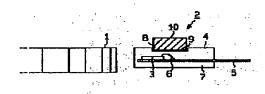
(54) MAGNETIC DETECTING SENSOR

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To miniaturize a magnetic detecting sensor and easily assemble it.

SOLUTION: A magnetic detecting device is constituted of a gear type magnetic substance rotor 1 and a magnetic detecting sensor 2. The magnetic detecting sensor 2 is mounted with a sensor element 3 containing an MRE on a lead frame 5, and the sensor element 3 and the lead frame 5 are molded with a molding material 7 made of an insulating resin material. A plane square recess 8 is formed on a mold IC4, and a permanent magnet 10 for generating the bias magnetic field for the magnetic substance rotor 1 is fixed to the recess 8 by an adhesive 9. A neodymium sintered magnet relatively small and excellent in the magnetic characteristic is used for the permanent magnet 10. The recess 8 is formed at the position where the optimum magnetic field is generated by the permanent magnet 10 for the magnetic substance rotor 1.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号

特開平9-79865

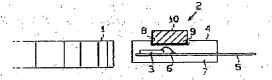
(43)公開日 平成9年(1997)3月28日

(51) Int.CL*		裁別記号	庁内整理番号	PΙ			技術	经示例所
	5/245	3403411		GOID	6/245	-	R	
	5/18				5/18		L	
	3/489		G 0 1 P	G01P 3/488 D				
			**			•		
				審查語》	宋韶求	商求項の数3	OL (全	7 頁)
(21)出顧器号		特顧平7-233009		(71)出願人	. 0000042	260		
	•• .				株式会社	サンソー	•	
(22)出顧日		平成7年(1995)9月		《料理》	9谷市昭和町1	丁目1番地		
				(72) 発明者	牧野	數明		
		•	<i>,</i> •		爱知県)	切谷市昭和町1	丁目 1 番地	日本電
	•				装棒式的	社内	•	
				(72) 発明者	伊襻 -			
Military .			17 8 8 5		爱知県	V谷市昭和町 1	丁目1番地	日本電
* **				S. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	接株式4	6 社内		
		• • •		(72) 発明者	昭 40 5 3	E	•	
e de la companya de La companya de la co			1.000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		4谷市昭和町1	丁目 1 無地	日本電
1.00			دار يا مصورات	e. Serie Andres		食社内	=	
		•		(74)代理人		殿田 神 宣		
			• .	(0.0) 14211	- ,,		最終	こに続く

(54) 【発明の名称】 磁気検出センサ

(57)【要約】

【課題】小型化を図りつつ、組み付けを容易に行う。 【解決手段】磁気検出装置は、歯草状の磁性体ローター と磁気検出センサ2とから構成されている。磁気検出センサネ子(1Cチップ)3がマウントされておりセンサ素子3及びリードフレーム5は、絶縁性の樹脂村としてのモールド社7にてモールドされている。モールドーC4の図示上面には、平面四角形状の凹部8が形成されており、その凹部8には、磁性体ローターに向けてバイアス健康を発生させるための永久磁石10が接着削りにより固定されている。永久磁石10としては、比較的小型で且つ磁気特性に優れたネオジウム(Nd)の鏡積磁石が用いられている。凹部8は、磁性体ローターに対して永久磁石10による最適な磁界が得られるような位置に形成されている。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】被負出対象の運動を抵抗変化により検出する磁気抵抗素子をリードフレーム上に設け、該磁気抵抗素子を前記リードフレームと共に絶縁性勧脂材からなるモールドパッケージで封入した磁気検出センサにおいて

前記をールドバッケージの外表面の所定面をバイアス遊石の園者面とすると共に、この面に形成した位置決め部を用いてバイアス遊石を配置したことを特徴とする遊気検出センサ。

【語求項2】接負出対象の運動を抵抗変化により負出する磁気抵抗素子をリードフレームに設け、該磁気抵抗素子を前記リードフレームと共に絶縁性樹脂材からなるモールドバッケージで封入した遊気検出センサにおいて、前記リードフレームにバイアス磁石を載置し、該バイアス磁石をモールドバッケージ内に封入したことを特徴とする磁気検出センサ。

【語求項3】前記パイアス磁石は、希土領途石である請求項1又は2亿記載の遊気輸出センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、紋検出対象の運動を磁気抵抗素子(以下 MREという)による抵抗変化により検出するようにした磁気検出センサに関するものである。

[0002]

【従来の技術】図11は従来例としての遊気検出装置を示す料視図である。図11において、歯草状の磁性体ロータ31から一定間隔をおいた所定位置には遊気検出センサ32は、MRE(ICチップ)を内部にモールドしたモールド1C(モールドバッケージ)33を有し、そのモールドIC33は、円柱状のバイアス遊石34に形成された 責通孔35内に配置されている。かかる場合、磁性体ロータ31の回転に伴いバイアス遊石34による磁気ペクトルの向きが変わり、それによりモールド1C33内のMREの抵抗値が変化する。そして、この抵抗値変化により磁性体ロータ31の回転状態が検出される。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来技 40 衛の場合、以下に示す問題を生ずる。つまり、上記構成では、モールドIC33の周囲を完全に囲むようにバイアス磁石34が配設されるため、センサとして使用する場合に大型化を招くという問題があった。また、モールドIC33とバイアス磁石34とを正確に位置挟めしないと最適な検出結果が得られず、その組み付け作業時の頻雑化を招くことがあった。

【0004】この発明は、上記問題に着目してなされたものであって、その目的とするところは、小型化を図りつつ、組み付けを容易に行うことができる遊気検出セン

サを提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、彼検出対象の運動を抵抗変化により検出する磁気抵抗素子をリードフレーム上に設け、該磁気抵抗素子を前記リードプレームと共に組織性機能材からなるモールドバッケージで対入した磁気検出センザにおいて、前記モールドバッケージの外表面の所定面をバイアス磁石の固着面とすると共に、この面に10 形成した位置挟め部を用いてバイアス磁石を配置したことを要旨としている。

【0006】請求項2に記載の発明は、被検出対象の運動を抵抗変化により検出する磁気抵抗素子をリードフレーム上に設け、該磁気抵抗素子を前記リードフレームと共に絶縁性制能対からなるモールドバッケージで封入した磁気検出センサにおいて、前記リードフレーム上にバイアス磁石を載置し、該バイアス磁石をモールドバッケージ内に封入したことを要旨としている。

【0007】語求項3に記載の発明では、請求項1又は 20 2に記載の発明において、前記バイアス遊石を発土領遊 石により構成している。

(作用) 請求項1に記載の構成によれば、バイアス遊石をモールドバッケージの外表面の所定面に固着しただめ、モールドバッケージの園園を円盆状のバイアス遊石で囲って構成した従来例と比較して、大幅な小型化が可能となる。また、バイアス遊石は、位置決め部を用いて所定位置に固着されるため、組み付け時における作業が容易となる。さらに、同越石の位置ズレが防止され、バイアス遊石により得られる磁界の最適化が可能となる。

30 【0008】請求項2に記載の構成によれば、バイアス遊石はモールドバッケージ内に封入されることで、所定

磁石はモールドバッケーシ内に対入されることで、所定 位置に位置決めされる。かかる場合、上記請求項1と同 様に、センサの小型化、組み付けの容易化、バイアス磁 界の最適化が実現できる。

【0009】語求項3に記載の構成によれば、例えばネーオジウム (Nd) 磁石等の希主領磁石を用いるととで、 比較的小型であっても優れた磁気特性を発揮できっセン 分のさらなる小型化に貢献できる。

[0010]

【発明の冥施の形態】

(第1の実施形態)以下、この発明を具体化した第1の 実施形態を図面を用いて説明する。

【0011】図1は、本実施形態における遊気検出装置を示す断面図であり、図2は遊気検出装置の斜視図である。図1、2において、磁気検出装置は、歯草状の遊性体ロータ(被検出対象)1と遊気検出センサ2とから構成されている。磁性体ロータ1は図示しない回転体に連結され、遊気検出センサ2は磁性体ロータ1の図示右方にて同ロータ1から一定間隔をおいて対向配置されていて

2003/12/24

(3)

【0012】磁気検出センサ2は、センサ素子(ICチ ップ)3を内部にモールドしたモールド!C(モールド パッケージ)4を備える。詳しくは、モールドIC4内 において、銅製のリードフレーム5には、MREを含む センサ素子3がマウントされており、センサ素子3とリ ードフレーム5とはポンディングワイヤ6にて接続され ている。センサ素子3及びリードフレーム5は、絶縁性 の樹脂材(本実施形態では、エポキシ系樹脂)としての モールド材7にてモールドされている。

【0013】モールド | C4の図示上面には、位置決め 部としての平面四角形状の凹部8が形成されており、そ の凹部8には、磁性体ロータ1に向けてパイアス磁界を 発生させるための永久遊石(バイアス磁石)10が接着 剤9により固定されている。モールドIC4の図示上面 はバイアス磁石の固着面に相当する。本実施形態では永 久越石10として、希土類越石であるネオジウム (N d) の焼結磁石を用いており、同磁石は比較的小型で且 つ優れた磁気特性を有する。凹部8は、前記磁性体ロー タ1に対して永久隆石10による最適な磁界が得られる ような位置に形成されている。

【0014】また、図2において、「W1」, 「L - 1」、「W2」、「L2」、「T2」は、磁気検出セン サ2の主要部(モールドIC4、永久磁石10)におけ る寸法を示し、本実施影態では、W1=10mm、L1 = 14 mm, W2 = 4.5 mm, L2 = 6.2 mm, T2=2回回となっている。

*【0015】一方、図3に示すように、センサ素子3は ICチョプ内に2つのMRE11, 12を備えており、 このMRE11、12は、永久磁石10の磁界方向と同 一平面内の磁界方向(図3でWで示す)に対しそれぞれ プラス・マイナス45度の角度で一対配置されている。 【0016】とこで、磁気の検出原理を説明する。磁性 体ロータ1が回転すると、ロータ1~MRE11.12 ~永久礎石10の避気回路内にて、延性体ロータ1の歯 (凸部) に引かれた磁気ベクトルが振れる。すると、図 4に示すように、この磁気ベクトルの方向変化を受けて MRE11, 12の抵抗値が変化する。このとき、一対 のMRE11、12の抵抗変化はそれぞれ逆相に動く。 この抵抗変化を同一チップ内に形成された処理回路13 (図3参照) が波形整形し、磁性体ロータ1の回転に応 じたパルス数(=歯数)を出力する。

【0017】また、MRE11, 12が上記の如く配置 される場合、図5、6.7に示すように、MRE11. 12上にて受ける磁気ペクトルをBxとBy方向成分に 分けて考察する。なお、Bxは電流方向に平行な磁気ベ 26 クトルであり、Byは電流方向に垂直な磁気ベクトルで ある。かかる場合、飽和領域における抵抗値をそれぞれ Rx、Ryとすれば、図8中のMRE11, 12の抵抗 値R 1; R 2は、次のようになる。なお、磁気ベクトル (Bベクトル) の振れ角をよとする。

 $R1 = Rx \cdot cos^{2} \{ (\pi/4) - S \}$ $+Ry \cdot sin^{2} \{(\pi/4) - \delta\}$ $= (Rx + Ry) / 2 + (Rx - Ry) / 2 \cdot s + n \cdot 2 \delta$ $R2 = R \times \cdot \cos^{4} \left\{ (\pi/4) + \delta \right\}$ $+Ry \cdot sin^{2} \{(\pi/4) + \delta\}$ $= (Rx + Ry)/2 - (Rx - Ry)/2 - sin 2\delta$

故に、抵抗値R1,R2の差ARは、 $\Delta R = R1 - R2 = \{Rx - Ry\} \sin 2\delta$ となる。・

【0019】ととで、遊気回路を考える場合、磁気ベク トル (Bベクトル) の緩れ角なを、-45° <5<45 "の範囲内にて最大緩れ角 Smax をとるように設計をす れば、MRE11, 12の感度(抵抗変化率AR/R (R=R1=R2)が向上する。

【0020】とのように本実施形態では、遊性体ロータ 1に向けて永久磁石10(バイアス磁石)を設けると共 に、パイアス磁界とでなす角度が略45度となるように MRE11, 12を配置した。そして、磁性体ロータ1 の運動に対応したパイアス磁界の状態変化をMREI 1、12の抵抗変化により検出するようにした。かかる 場合、MRE11,12の感度低下を極力抑えた上で出 力波形の波形割れが防止される。

【0021】そして、本実施形態によれば、以下に示す

センサ2では、永久磁石10をモールド104の一面に 載置した状態に構成しただめ、円環状の永久盛石を用い た従来例(図11春照)に比較して、センサの小型化を 実現することができる。とのとき、従来例では一般に永 久瓲石としてフェライト砥石が用いられるが、本実施形 底ではネオジウム (Nd) 磁石を用いたため、比較的小 型の磁石でも従来例と同等のバイアス磁界(200ガウ ス以上)を得ることができる。

【りり22】また、モールド104に凹部8を形成し、 当該四部8に永久遂石10を固著したため、永久越石1 ()の位置決めを容易に行うことができる(組み付け作業 が容易になる)。さらに、永久遊石10の位置ズレを解 補することができるため、同磁石10による安定したバ イアス磁界を維持することができ、磁気検出センサ2と 磁性体ロータ」との間のエアギャップを縮小化して高い 検出感度を得ることも可能になる。

【0023】(第2の真鍮形態)次に、第2の実施形態 特有の効果が得られる。つまり、本実施形態の磁気検出 5g の磁気検出センサ2 l について図9を用いて説明する。

なお 図9 (a) は磁気検出センザ2 1の内部構造を側面から見た図に相当し、図9 (b) は上面から見た図に相当し、図9 (b) は上面から見た図に相当する

【0024】図9において、磁気検出センザ21は、MREを含むセンサ素子22を内部にモールドしたモールドIC23を備える。つまり、モールドIC23内において、銅製のリードフレーム24にはセンサ素子(MRE)22がマウントされており、センサ素子22とリードフレーム24とはボンディングワイヤ25にて接続されている。

【0025】また、リードフレーム24において、MREマウント面の裏面(図では上面)には、磁性体ロータ(図示しない)に向けてバイアス磁界を発生させるための永久磁石26が個者されている。この永久磁石26としては、上記第1の実施形態と同様に、比較的小型で且つ磁気特性に優れたネオジウム(Nd)の焼結磁石を用いているのが好ましく、同磁石26の固着位置は、磁性体ロータに対して最適な磁界が発生できるよう設定されている。

【0026】また、リードフレーム24上には、前記セ 26 ンサ素子22や永久送石26他に例えばチップコンデン サ27がマウントされている。そして、センサ素子2 2、永久送石26、チップコンデンサ27及びリードフレーム24は、他縁任の樹脂材(本実施形態では、エポキシ系樹脂)としてのモールド材28にてモールドされている。

【0027】なお、センサ素子22には、上記第1の実施形態と同様に、永久遊石26が発生する遊気ベクトルに対して45度傾けた一対のMREを有する遊気回路が構成されている。

【0028】そして上記構成の磁気検出センサ21によれば、上記第1に実施形態と同様に、センサの小型化を実現することができる。また、永久磁石26の組み付けを容易に行うことができる。さらに、永久磁石26の位置ズレを解消することができるため、同磁石26による安定したバイアス磁界を維持することができ、磁気検出センサ21と磁性体ロータとの間のエアギャップを縮小化して高い検出感度を得ることも可能になる。

【0029】なお本発明は、上記各実緒形態の他に以下の如く具体化することもできる。

(1)第1の実施形態(図1)の変形例として、磁気検 出センサ2を図10のように構成してもよい。つまり、 図10において、モールドIC4の図示上面には、位置 決め部としての断面矩形状の突部29が左右一対で設け われており、その突部29の間に永久磁石10が固着されている。図示はしないが、この突部29は永久磁石1 0の周囲を囲むように、四方に設けてもよい。また、突 部29の形状は断面三角状にする等。 図示の形状に限定されるものではない。

【0030】(2)上記第1の実施形態の他の形態として、永久遊石10の底面(固着面)に実起(又は凹部)を形成し、モールド1C4の固着面(図1の上面)には前記永久遊石10の実起(又は凹部)に係合する形状の位置決め部を形成するようにしてもよい。

【① 0 3 1】 (3) 上記各実施形態では、小型で且つ遊気特性に優れた永久遊石としてネオジウム遊石を用いた が、同様の性能を有する希土類-コバルト遊石等。他の希土類遊石を用いてもよい。

【0032】(4)組み立て時のハンドリングを容易にするため、磁石を若磁なしの状態でモールドバッケージやリードフレームに組み付け、その後で磁化(若磁)するようにしてもよい。

[0033]

【発明の効果】記求項1~3に記載の発明によれば、小型化を図りつつ。組み付けを容易に行うことができるという優れた効果を発揮する。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施形態における磁気検出装置の構成を 示す断面図。

【図2】第1の実施形態における磁気検出装置を示す料 網図

【図3】センサ素子の正面図。

【図4】信号処理を示すタイムチャート。

【図5】MREの方向性を示す斜視図。

【図6】MREの方向性を示す側面図。

【図7】MREの抵抗値を示すグラフ。

10 【図8】MREに加わる磁気ベクトルの方向を示す斜視 図。

【図9】第2の実施形態における磁気検出センサを示す図。

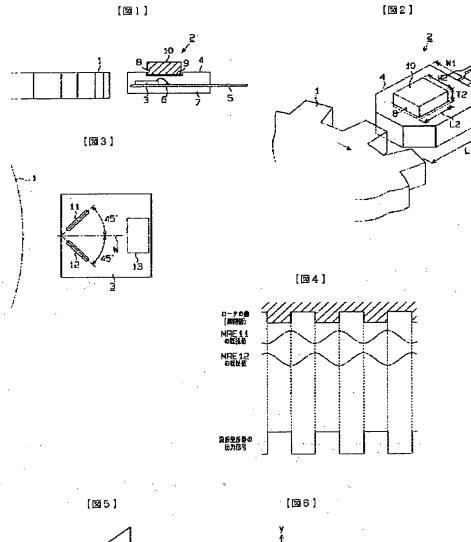
【図10】他の実施形態の磁気検出センザを示す構成 図。

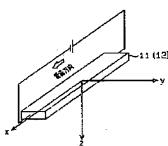
【図11】従来の技術における遊気検出装置の構成を示す斜視図。

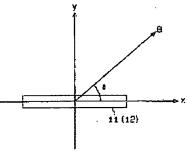
【符号の説明】

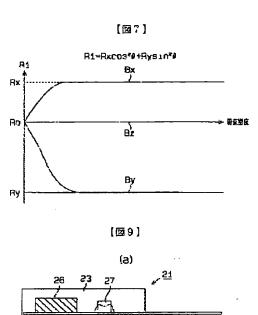
1…核検出対象としての磁性体ロータ、2…磁気検出セクサ、4…モールドパッケージとしてのモールド1C、5…リードフレーム、8…位置決め部としての凹部、10…バイアス磁石としての永久磁石、11,12…MRE(磁気抵抗素子)、21…磁気検出センサ、22…MRE(磁気抵抗素子)を含むセンサ素子、23…モールドパッケージとしてのモールドIC、24…リードフレーム、26…バイアス磁石としての永久磁石、29…位置決め部としての突部。

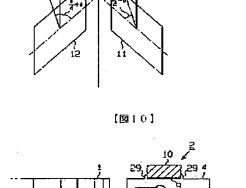






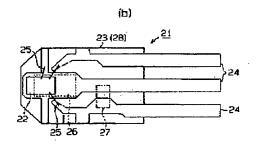




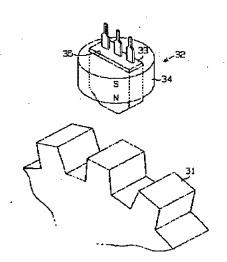


[図11]

[図8]



58



(7)

特開平9-79865

フロントページの続き

(72) 発明者 加藤 良浩 爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本医 装株式会社内

2003/12/24